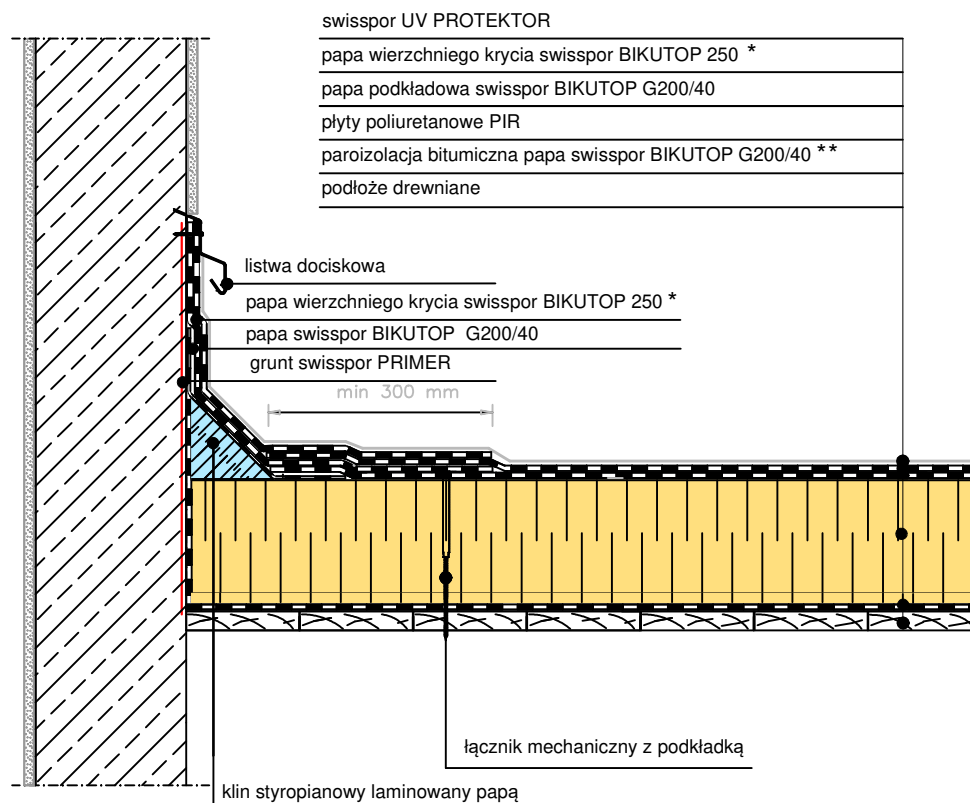


Podłoże drewniane z termoizolacją z PIR.  
Układ dwuwarstwowy mocowany mechanicznie.



\* alternatywnie : papa wierzchniego krycia swisspor BIKUTOP 200

\*\* alternatywnie : papa podkładowa swisspor BIKUTOP G200/33

**UWAGA:** W przypadku braku spadku na konstrukcji, spadek należy zaprojektować na płytach styropianowych.

**UWAGA:** Zakłady powinny być wykonywane zgodnie z kierunkiem spływu wody. Pasy papy powinny być tak rozmieszczone, aby zakłady nie pokrywały się ze sobą.

SYSTEM 1.1.4.2.a.  
DACH PŁASKI z hydroizolacją w układzie dwuwarstwowym, termoizolacja z PIR, podłoże drewniane

BIURO  
PROJEKTOWE

INWESTOR

OBIEKT

TEMAT RYSUNKU

OBRÓBKA ŚCIANY, KOMINA

SKALA

1:10

NR.RYS.

1.1.4.2.a-4

